

## 天津华来科技股份有限公司

### 关于向金融机构申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、申请授信的基本情况

为满足天津华来科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司合并范围内子公司生产经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司预计向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额以公司及合并报表范围内子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

#### 二、审议和表决情况

2026 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，其中同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度系公司经营发展及业务正常开展的需要，通过银行授信及贷款等方式为公司经营发展补充流动资金，对公司的日常经营活动将产生积极影响，进一步促进公司业务的健康发展，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日